

可提供评估板



I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

概述

MAX7326为2线串行接口外设，具有16个I/O端口。端口分为12路推挽输出以及4路、可由内部选择上拉的输入端口，输入端口具有+6V过压保护和瞬态检测功能。

器件连续监视4个输入端口的状态变化(瞬态检测)。漏极开路、可承受+6V耐压的INT输出指示状态的变化，锁存中断能够实现对瞬态变化的检测。当随后通过串口访问MAX7326时，所有未处理的中断都被清除。12路推挽输出额定吸收电流为20mA，可用于驱动LED。RST输入可清零串口，终止与MAX7326的所有I²C通信。

MAX7326具有两个4电平逻辑的地址输入，支持16个I²C从地址。从地址能设置12路输出端口的上电缺省状态并以2个端口为一组使能或禁止内部40kΩ上拉。

MAX7326是引脚兼容的端口扩展器系列产品之一，该系列产品提供可选的输入端口、开漏I/O和推挽式输出端口(参见表1)。

MAX7326提供24引脚QSOP和TQFN封装，工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。

应用

蜂窝电话	笔记本电脑
SAN/NAS	卫星通信
服务器	汽车

特性

- ◆ 400kHz I²C串口
- ◆ +1.71V至+5.5V工作电压
- ◆ 12路推挽输出端口，额定吸收20mA电流
- ◆ 4个输入端口，具有一致的锁存瞬态检测
- ◆ 输入端口具有+6V过压保护
- ◆ 锁存瞬态变化，允许在读操作之间进行检测
- ◆ 所选输入发生变化时产生INT中断报警
- ◆ 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- ◆ 低至0.6μA的待机电流
- ◆ 工作温度范围：-40°C至+125°C

定购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE	PKG CODE
MAX7326AEG+	-40°C to +125°C	24 QSOP	E24-1
MAX7326ATG+	-40°C to +125°C	24 TQFN-EP* (4mm x 4mm)	T-2444-3

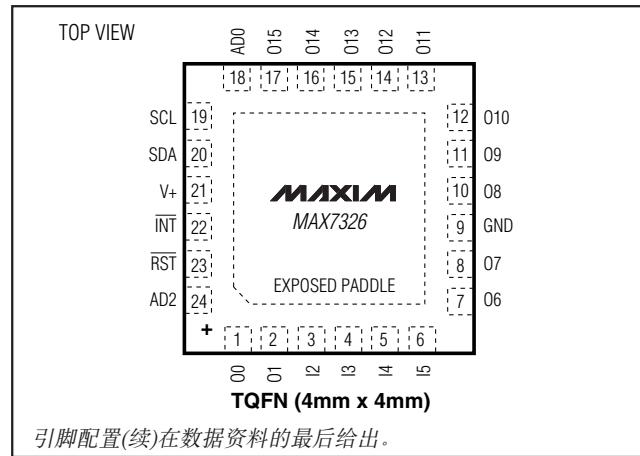
+表示无铅封装。

*EP = 裸焊盘。

选型指南

PART	INPUTS	INTERRUPT MASK	OPEN-DRAIN OUTPUTS	PUSH-PULL OUTPUTS
MAX7324	8	Yes	—	8
MAX7325	Up to 8	—	Up to 8	8
MAX7326	4	Yes	—	12
MAX7327	Up to 4	—	Up to 4	12

典型应用电路和功能框图在数据资料的最后给出。



MAX7326

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(All voltages referenced to GND.)

Supply Voltage V+	-0.3V to +6V
SCL, SDA, AD0, AD2, RST, INT, I2-I5	-0.3V to +6V
O0, O1, O6-O15	-0.3V to V+ + 0.3V
O0, O1, O6-O15 Output Current	±25mA
SDA Sink Current	10mA
INT Sink Current	10mA
Total V+ Current	.50mA
Total GND Current	100mA

Continuous Power Dissipation ($T_A = +70^\circ\text{C}$)

24-Pin QSOP (derate 9.5mW/ $^\circ\text{C}$ over $+70^\circ\text{C}$) 761.9mW

24-Pin TQFN (derate 20.8mW/ $^\circ\text{C}$ over $+70^\circ\text{C}$) 1666.7mW

Operating Temperature Range -40°C to +125°C

Junction Temperature +150°C

Storage Temperature Range -65°C to +150°C

Lead Temperature (soldering, 10s) +300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

($V_+ = +1.71\text{V}$ to $+5.5\text{V}$, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$, unless otherwise noted. Typical values are at $V_+ = +3.3\text{V}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Operating Supply Voltage	V_+	$T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$	1.71	5.50		V
Power-On Reset Voltage	V_{POR}	V_+ falling		1.6		V
Standby Current (Interface Idle)	I_{STB}	SCL and SDA and other digital inputs at V_+	0.6	1.9		μA
Supply Current (Interface Running)	I_+	$f_{SCL} = 400\text{kHz}$, other digital inputs at V_+	23	55		μA
Input High Voltage SDA, SCL, AD0, AD2, RST, I2-I5	V_{IH}	$V_+ < 1.8\text{V}$	0.8 x V_+			V
		$V_+ \geq 1.8\text{V}$	0.7 x V_+			
Input Low Voltage SDA, SCL, AD0, AD2, RST, I2-I5	V_{IL}	$V_+ < 1.8\text{V}$	0.2 x V_+			V
		$V_+ \geq 1.8\text{V}$	0.3 x V_+			
Input Leakage Current SDA, SCL, AD0, AD2, RST, I2-I5	I_{IH}, I_{IL}	SDA, SCL, AD0, AD2, RST, I2-I5 at V_+ or GND	-0.2	+0.2		μA
Input Capacitance SDA, SCL, AD0, AD2, RST, I2-I5			10			pF
Output Low Voltage O0, O1, O6-O15	V_{OL}	$V_+ = +1.71\text{V}$, $I_{SINK} = 5\text{mA}$	QSOP	90	180	mV
			TQFN	90	230	
		$V_+ = +2.5\text{V}$, $I_{SINK} = 10\text{mA}$	QSOP	110	210	
			TQFN	110	260	
		$V_+ = +3.3\text{V}$, $I_{SINK} = 15\text{mA}$	QSOP	130	230	
Output High Voltage O0, O1, O6-O15	V_{OH}	$V_+ = +1.71\text{V}$, $I_{SOURCE} = 2\text{mA}$	QSOP	130	280	mV
			TQFN	130	250	
		$V_+ = +2.5\text{V}$, $I_{SOURCE} = 5\text{mA}$	QSOP	140	360	
			TQFN	140	300	
		$V_+ = +3.3\text{V}$, $I_{SOURCE} = 5\text{mA}$	QSOP	140	300	
Output Low Voltage SDA	V_{OLSDA}	$V_+ = +5\text{V}$, $I_{SOURCE} = 10\text{mA}$	V+ - 250	V+ - 30		mV
			V+ - 360	V+ - 30		
Output Low Voltage INT	V_{OLINT}	$V_+ = +3.3\text{V}$, $I_{SOURCE} = 5\text{mA}$	V+ - 260	V+ - 30		mV
			V+ - 360	V+ - 30		
Port Input Pullup Resistor	R_{PU}		25	40	55	k Ω

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

MAX7326

POR T AND INTERRUPT INT TIMING CHARACTERISTICS

(V₊ = +1.71V to +5.5V, T_A = -40°C to +125°C, unless otherwise noted. Typical values are at V₊ = +3.3V, T_A = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Port Output Data Valid	t _{PPV}	C _L ≤ 100pF		4		μs
Port Input Setup Time	t _{PSU}	C _L ≤ 100pF	0			μs
Port Input Hold Time	t _{PH}	C _L ≤ 100pF	4			μs
INT Input Data Valid Time	t _{IV}	C _L ≤ 100pF		4		μs
INT Reset Delay Time from STOP	t _{IP}	C _L ≤ 100pF		4		μs
INT Reset Delay Time from Acknowledge	t _{IR}	C _L ≤ 100pF		4		μs

TIMING CHARACTERISTICS

(V₊ = +1.71V to +5.5V, T_A = -40°C to +125°C, unless otherwise noted. Typical values are at V₊ = +3.3V, T_A = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Serial Clock Frequency	f _{SCL}			400		kHz
Bus Free Time Between a STOP and a START Condition	t _{BUF}		1.3			μs
Hold Time (Repeated) START Condition	t _{HD,STA}		0.6			μs
Repeated START Condition Setup Time	t _{SU,STA}		0.6			μs
STOP Condition Setup Time	t _{SU,STO}		0.6			μs
Data Hold Time	t _{HD,DAT}	(Note 2)		0.9		μs
Data Setup Time	t _{SU,DAT}		100			ns
SCL Clock Low Period	t _{LOW}		1.3			μs
SCL Clock High Period	t _{HIGH}		0.7			μs
Rise Time of Both SDA and SCL Signals, Receiving	t _R	(Notes 3, 4)	20 + 0.1C _b	300		ns
Fall Time of Both SDA and SCL Signals, Receiving	t _F	(Notes 3, 4)	20 + 0.1C _b	300		ns
Fall Time of SDA Transmitting	t _{F,TX}	(Notes 3, 4)	20 + 0.1C _b	250		ns
Pulse Width of Spike Suppressed	t _{SP}	(Note 5)		50		ns
Capacitive Load for Each Bus Line	C _b	(Note 3)		400		pF
RST Pulse Width	t _W		500			ns
RST Rising to START Condition Setup Time	t _{TRST}		1			μs

Note 1: All parameters are tested at T_A = +25°C. Specifications over temperature are guaranteed by design.

Note 2: A master device must provide a hold time of at least 300ns for the SDA signal (referred to V_{IL} of the SCL signal) to bridge the undefined region of SCL's falling edge.

Note 3: Guaranteed by design.

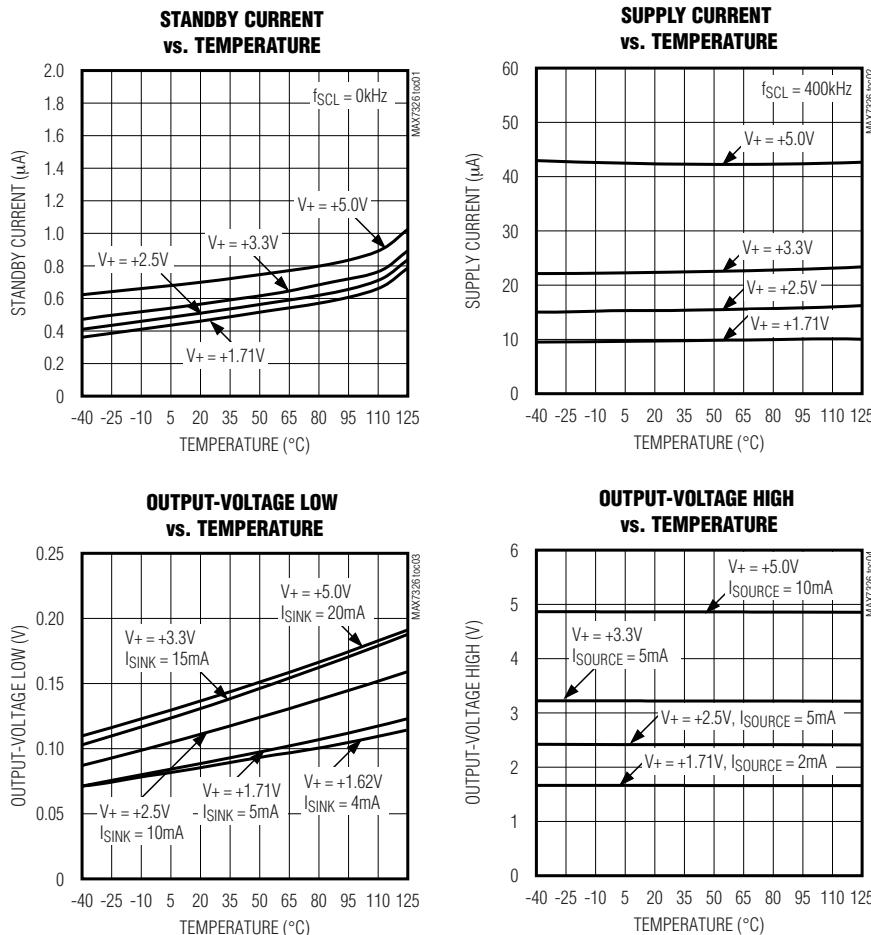
Note 4: C_b = total capacitance of one bus line in pF. I_{SINK} ≤ 6mA. t_R and t_F measured between 0.3 × V₊ and 0.7 × V₊.

Note 5: Input filters on the SDA and SCL inputs suppress noise spikes less than 50ns.

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

典型工作特性

($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)



引脚说明

引脚		名称	功能
QSOP	TQFN		
1	22	INT	中断输出, 低电平有效。INT为漏极开路输出。
2	23	RST	复位输入, 低电平有效。驱动RST为低, 以清零2线接口。
3, 21	24, 18	AD2, AD0	地址输入, 通过AD0和AD2选择器件的从地址。将AD0和AD2连接到GND、V+、SCL或SDA, 提供四种逻辑组合(见表2和表3)。
4, 5, 10, 11, 13-20	1, 2, 7, 8, 10-17	O0, O1, O6-O15	输出端口, 推挽输出端口的额定电流为20mA。
6-9	3-6	I2-I5	输入端口, I2和I5为具有+6V过压保护的CMOS逻辑输入。
12	9	GND	地。
22	19	SCL	I ² C兼容的串行时钟输入。
23	20	SDA	I ² C兼容的串行数据I/O。
24	21	V+	正电源, 用0.047μF陶瓷电容将V+旁路到GND。
—	EP	EP	裸焊盘, 裸露焊盘接GND。

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

MAX7326

详细说明

与MAX7319–MAX7329系列的比较

MAX7324–MAX7327系列包括4种引脚兼容的16端口扩展器，集成了MAX7320的功能和MAX7319、MAX7321、MAX7322、MAX7323的功能之一。

功能概述

MAX7326是通用端口扩展器，工作于+1.71V至+5.5V电源，提供12个额定吸收电流为20mA、源出电流为10mA的推挽

输出端口，以及4个具有+6V过压保护的CMOS输入端口。MAX7326 12路输出的额定总吸收电流为100mA，额定总源出电流为50mA。

通过地址选择输入端AD0和AD2，可将MAX7326设定为32个I²C从地址(见表2和表3)中的两个，并可以通过I²C串行总线访问，速率高达400kHz。其中8路输出采用与其他4路输出和4路输入不同的从地址。8路推挽输出O8–O15使用地址101xxxx，而另外4路输出O0、O1、O6和O7以及输入I2–I5使用地址110xxxx。若出现总线闭锁，RST输入可清零串行接口，终止与MAX7326之间的任何串行通信。

表1. MAX7319–MAX7329系列对照表

PART	I ² C SLAVE ADDRESS	INPUTS	INPUT INTERRUPT MASK	OPEN- DRAIN OUTPUTS	PUSH- PULL OUTPUTS	CONFIGURATION
16-PORT EXPANDERS						
MAX7324	101xxxx and 110xxxx	8	Yes	—	8	8 inputs and 8 push-pull outputs version: 8 input ports with programmable latching transition detection interrupt and selectable pullups. 8 push-pull outputs with selectable default logic levels. Offers maximum versatility for automatic input monitoring. An interrupt mask selects which inputs cause an interrupt on transitions, and transition flags identify which inputs have changed (even if only for a transient) since the ports were last read.
MAX7325	101xxxx and 110xxxx	Up to 8	—	Up to 8	8	8 I/O and 8 push-pull outputs version: 8 open-drain I/O ports with latching transition detection interrupt and selectable pullups. 8 push-pull outputs with selectable default logic levels. Open-drain outputs can level shift the logic-high state to a higher or lower voltage than V ₊ using external pullup resistors, but pullups draw current when output is low. Any open-drain port can be used as an input by setting the open-drain output to logic-high. Transition flags identify which open-drain port inputs have changed (even if only for a transient) since the ports were last read.

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

表1. MAX7319–MAX7329系列对照表(续)

PART	I ² C SLAVE ADDRESS	INPUTS	INPUT INTERRUPT MASK	OPEN-DRAIN OUTPUTS	PUSH-PULL OUTPUTS	CONFIGURATION
MAX7326	101xxxx and 110xxxx	4	Yes	—	12	4 input-only, 12 push-pull output versions: 4 input ports with programmable latching transition detection interrupt and selectable pullups. 12 push-pull outputs with selectable default logic levels. Offers maximum versatility for automatic input monitoring. An interrupt mask selects which inputs cause an interrupt on transitions, and transition flags identify which inputs have changed (even if only for a transient) since the ports were last read.
MAX7327		Up to 4	—	Up to 4	12	4 I/O, 12 push-pull output versions: 4 open-drain I/O ports with latching transition detection interrupt and selectable pullups. 12 push-pull outputs with selectable default logic levels. Open-drain outputs can level shift the logic-high state to a higher or lower voltage than V ₊ using external pullup resistors, but pullups draw current when output is low. Any open-drain port can be used as an input by setting the open-drain output to logic-high. Transition flags identify which open-drain port inputs have changed (even if only for a transient) since the ports were last read.
8-PORT EXPANDERS						
MAX7319	110xxxx	8	Yes	—	—	Input-only versions: 8 input ports with programmable latching transition detection interrupt and selectable pullups.
MAX7320	101xxxx	—	—	—	8	Output-only versions: 8 push-pull outputs with selectable power-up default levels.
MAX7321	110xxxx	Up to 8	—	Up to 8	—	I/O versions: 8 open-drain I/O ports with latching transition detection interrupt and selectable pullups.
MAX7322	110xxxx	4	Yes	—	4	4 input-only, 4 output-only versions: 4 input ports with programmable latching transition detection interrupt and selectable pullups. 4 push-pull outputs with selectable power-up default levels.

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

MAX7326

表1. MAX7319–MAX7329系列对照表(续)

PART	I ² C SLAVE ADDRESS	INPUTS	INPUT INTERRUPT MASK	OPEN-DRAIN OUTPUTS	PUSH-PULL OUTPUTS	CONFIGURATION
MAX7323	110xxxx	Up to 4	—	Up to 4	4	4 I/O, 4 output-only versions: 4 open-drain I/O ports with latching transition detection interrupt and selectable pullups. 4 push-pull outputs with selectable power-up default levels.
MAX7328 MAX7329	0100xxx 0111xxx	Up to 8	—	Up to 8	—	8 open-drain I/O ports with nonlatching transition detection interrupt and pullups on all ports.

通过串行总线读取MAX7326时，将读回端口的实际逻辑电平。

4个输入端口提供带锁存的瞬态检测功能，连续检测所有输入端口变化。输入端口的变化将对应的4个标志位中的一位置位，以识别发生变化的输入端口。所有标志可通过最后的MAX7326读或写操作清零。

对锁存中断输出INT进行编程，可用来标记用作输入端口的逻辑变化。每个输入端口的数据变化都会将INT置为逻辑低电平。之后，通过串口访问MAX7326时，将解除中断INT并清除所有瞬态标志。

通过地址设置输入AD0和AD2可选择V+的内部上拉电阻。输入端口的上拉以2个为一组进行使能控制(见表2)。

初始上电

上电时，瞬变检测逻辑复位，并解除INT。中断屏蔽寄存器设置为0x3C，使能所有4个输入端口的瞬态中断输出，瞬态标记清零表示没有发生数据变化。12路推挽输出的上电缺省状态根据I²C从地址选择输入AD0和AD2设置(见表2和表3)。输入端口的上拉以2路为一组进行使能控制(见表2)。

上电复位(POR)

MAX7326集成了上电复位(POR)电路，上电时可确保所有寄存器复位到已知状态。当V+上升到V_{POR}(1.6V，最大值)以上时，POR电路释放寄存器和2线接口，开始正常工作。当V+跌落到V_{POR}以下时，MAX7326将所有寄存器内容复位到POR默认值(表2和表3)。

RST输入

RST输入可禁止任何与MAX7326相关的I²C通信，强制MAX7326进入I²C STOP状态。复位操作不会影响中断输出(INT)。

待机模式

当串口空闲时，MAX7326自动进入待机模式，消耗最小的电源电流。

从地址、上电默认逻辑状态和输入上拉选择

地址输入AD0和AD2确定MAX7326的从地址并选择带上拉电阻的输入，输入端口的上拉以2路为一组进行使能控制(见表2)。

MAX7326的从地址由每次I²C传输决定，无论该传输是否是真正寻址MAX7326。MAX7326能在传输期间辨别出地址输入AD0和AD2是否连到SDA或SCL，而不是将逻辑电平固定在V+或GND。这意味着在应用中可动态设置MAX7326的从地址，无需给器件重新上电。

初始上电过程中，在第一次I²C传输之前，MAX7326无法完全对地址输入AD0和AD2进行解码。这一点十分重要，因为地址选择用来决定上电逻辑状态(输出低电平或I/O高电平)和是否使能上拉。上电时，挂接在总线上每个器件(主机器件或从机器件)的I²C SDA和SCL总线接口均为高阻态，包括MAX7326。作为I²C标准接口器件必须满足这一要求。因此，连接在SDA或SCL的地址输入端AD0和AD2，在上电时通常接到V+。上拉选择逻辑通过AD0使能端口I2、I3的上拉，通过AD2使能端口I4、I5的上拉。

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

表2. MAX7326端口O0、O1、I2-I5、O6和O7的地址映射

PIN CONNECTION		DEVICE ADDRESS						PORT POWER-UP DEFAULT						40kΩ INPUT PULLUPS ENABLED										
AD2	AD0	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	O7	O6	I5	I4	I3	I2	O1	O0	O7	O6	I5	I4	I3	I2	O1	O0
SCL	GND	1	1	0	0	0	0	0	1	1					0	0			Y	Y	—	—		
SCL	V+	1	1	0	0	0	0	1	1	1					1	1			Y	Y	Y	Y		
SCL	SCL	1	1	0	0	0	1	0	1	1					1	1			Y	Y	Y	Y		
SCL	SDA	1	1	0	0	0	1	1	1	1					1	1			Y	Y	Y	Y		
SDA	GND	1	1	0	0	1	0	0	1	1					0	0			Y	Y	—	—		
SDA	V+	1	1	0	0	1	0	1	0	1					1	1			Y	Y	Y	Y		
SDA	SCL	1	1	0	0	1	1	0	1	1					1	1			Y	Y	Y	Y		
SDA	SDA	1	1	0	0	1	1	1	1	1					1	1			Y	Y	Y	Y		
GND	GND	1	1	0	1	0	0	0	0	0					0	0			—	—	—	—		
GND	V+	1	1	0	1	0	0	1	0	0					1	1			—	—	Y	Y		
GND	SCL	1	1	0	1	0	1	0	0	0					1	1			—	—	Y	Y		
GND	SDA	1	1	0	1	0	1	1	0	0					1	1			—	—	Y	Y		
V+	GND	1	1	0	1	1	0	0	1	1					0	0			Y	Y	—	—		
V+	V+	1	1	0	1	1	0	1	1	1					1	1			Y	Y	Y	Y		
V+	SCL	1	1	0	1	1	1	0	1	1					1	1			Y	Y	Y	Y		
V+	SDA	1	1	0	1	1	1	1	1	1					1	1			Y	Y	Y	Y		

设置原则是：SDA或SCL的逻辑高电平选择上拉，逻辑低电平则取消上拉(见表2和表3)。当SDA或SCL通过外部I²C上拉电阻上拉到V+时，其端口配置在标准I²C结构的上电状态。

12个推挽输出的上电缺省状态由I²C从机地址选择输入AD0和AD2设置(见表2和表3)。

有些情况下，上电时不能满足SDA = SCL = V+的假设；例如，上电期间，实际的热插拔应用存在一个合法的总线动作。另外，如果SDA和SCL被上拉到一个与MAX7326电源电压不同的电压，或上拉电源的上升速度迟于MAX7326的供电电源，那么，SDA或SCL在上电时将被认为连接到GND。这种情况下，通过将地址输入AD0和AD2连接到V+或GND进行选择(如表2和表3中的**粗体字**所示)。上电时应保证这些选择的正确性，而且不受SDA、SCL总线状态的影响。如果选用了其它12种地址组合的一种，须注意：在总线上出现第一次I²C传输之前(针对任何器件，不是仅对MAX7326)，可能出现不希望的上拉组合，无效的端口组合可以初始化为逻辑低电平输出，而非输入或逻辑高电平输出。

Inputs

Pullups are not enabled for push-pull outputs.

Pullups are not enabled for push-pull outputs.

端口输入

端口输入按照CMOS逻辑电平转换，该逻辑电平由扩展器的电源电压决定，且具有+6V的过压容限，与器件的电源电压无关。

端口输入瞬态检测

器件在最后一次通过串口访问扩展器的操作后，将连续监测4个输入端口的变化。输入端口状态被存储在“瞬像”寄存器中，用于瞬态监测。“瞬像”存储值与实际输入连续地进行比较，若检测到任何端口发生变化，则将端口对应的内部瞬态标志位置位。在每个MAX7326的I²C读、写操作的应答期间，对4个输入端口进行采样(由内部把数据锁存到“瞬像”寄存器)，同时清除原先的瞬变标志位。通过串行接口可读取之前的端口瞬变标志位，包含在2字节读序列的第2字节。

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

表3. MAX7326输出端口O8–O15的地址映射

PIN CONNECTION		DEVICE ADDRESS							OUTPUTS POWER-UP DEFAULT								
AD2	AD0	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	O15	O14	O13	O12	O11	O10	O9	O8	
SCL	GND	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
SCL	V+	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SCL	SCL	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
SCL	SDA	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SDA	GND	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
SDA	V+	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SDA	SCL	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
SDA	SDA	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
GND	GND	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GND	V+	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
GND	SCL	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
GND	SDA	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
V+	GND	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
V+	V+	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
V+	SCL	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
V+	SDA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

长读序列(超过2个字节)可以连续读取扩展器，无须重复发送从地址。如果从扩展器读取2个以上的字节，扩展器将重复返回2字节输入端口数据以及瞬态标志。每读取2个字节对输入进行一次采样，并重新复位瞬态标志。器件将检测并报告发生在长读序列期间的任何变化。

MAX7326包括一个4位中断屏蔽寄存器，用于设置产生中断的输入端口瞬变。各输入瞬态标志都在发生输入变化时置位，与中断屏蔽寄存器的设置无关。中断屏蔽寄存器能够使系统处理关键事件，通过周期性地查询输入和瞬态标志位检测不重要的瞬变事件。

读操作过程中不会重复触发INT输出，以避免重复进入中断服务程序。一旦发生数据变化，INT输出将被触发，直到STOP条件后触发INT。发生在STOP条件之前的数据变化不会重复触发INT。INT逻辑确保不会发生不必要的中断触发，当然，器件会检测并报告任何情况下发生的数据变化。

瞬态检测屏蔽

瞬变检测逻辑结合了每个输入端口的变化标记和中断屏蔽位，可通过串口读取4个变化标记，设置4个中断屏蔽位。端口输入变化时，每个端口的变化标记置位，即使输入端口返回到其原来状态、变化标记仍将保持置位状态。端口中断屏蔽决定输入端口的变化是否触发一次中断，利用中断屏蔽可以使能具有较高优先权的输入中断。中断允许系统快速响应重要端口的变化。周期性地读取MAX7326可以监视不重要的输入端口。变化标记用于指示最后一次读取MAX7326后是否在任意端口发生了固定变化或瞬间变化。

MAX7326

I²C端口扩展器，提供12路推挽式输出和4路输入

串行接口

串口地址

MAX7326作为从机通过I²C接口发送和接收数据，利用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主机与从机之间的双向通信。主机启动所有向MAX7326发送数据或从MAX7326接收数据的传输，并生成同步数据传输的SCL时钟(图1)。

SDA既可作为输入，也可作为漏极开路输出。SDA需要一个典型值为4.7kΩ的上拉电阻，SCL仅作为输入工作。如果2线接口上挂接了多个主机，或单主机系统中的主控制器具有漏极开路SCL输出，那么，SCL也需要一个典型值为4.7kΩ的上拉电阻。

每次传输过程包括：主机发送一个开始(START)条件，接下来发送MAX7326的7位从地址和R/W位，或多个数据字节，最后发送停止(STOP)条件终止传输(图2)。

START和STOP条件

串行接口空闲时，SCL和SDA均保持高电平。主机通过发出START (S)条件指示传输开始，START条件是在SCL为高时、SDA由高至低的跳变。主机完成与从机的通信时，主机发出STOP (P)条件，STOP条件是在SCL为高时、SDA由低至高的跳变。之后，释放总线，以进行下一次传输(图2)。

位传输

每个时钟脉冲传输一个数据位。在SCL为高电平期间，SDA上的数据必须保持稳定(图3)。

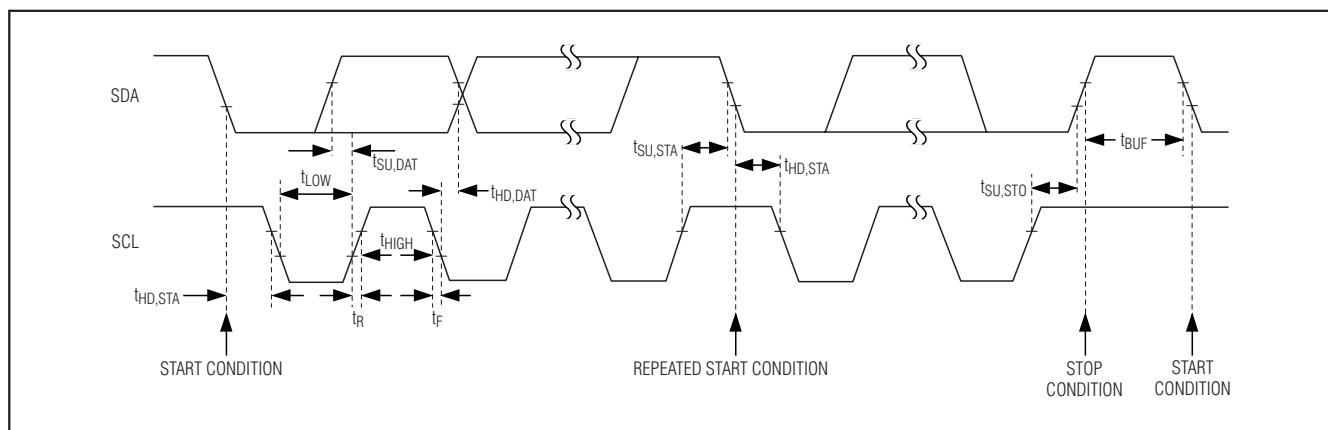


图1. 2线串行接口时序

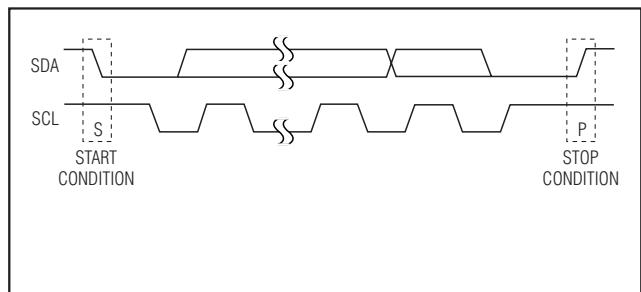


图2. START和STOP条件

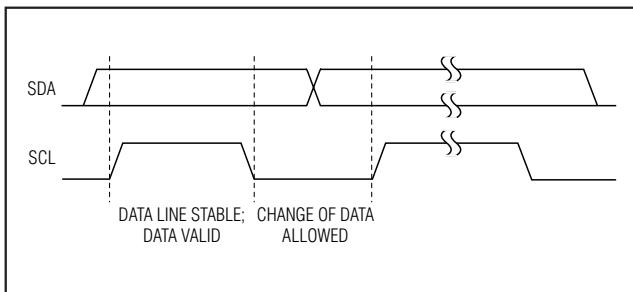


图3. 位传输

I²C端口扩展器，提供12路推挽式输出和4路输入

应答

应答位是时钟的第9位，接收器件利用这一位作为收到每一数据字节的握手信号(图4)。有效传输每个字节需要9位。主机产生第9位时钟信号，接收器件在应答时钟脉冲期间拉低SDA，这样在时钟脉冲高电平期间SDA为稳定的低电平。当主机向MAX7326发送数据时，MAX7326产生应答信号，因为MAX7326是接收器件。当MAX7326向主机发送数据时，主机产生应答信号，因为主机是接收器件。

从地址

MAX7326具有2个7位长的从地址(图5)。8个推挽输出O8–O15的通信地址与其它8个I/O的通信地址不同。紧跟在7位从地址之后的第8位为读写R/W位。它在写命令时为低电平；读命令时为高电平。

MAX7326从地址的第1位(A6)、第2位(A5)、第3位(A4)始终为1、1、0(O0、O1、I2–I5、O6和O7)或1、0、1(O8–O15)。

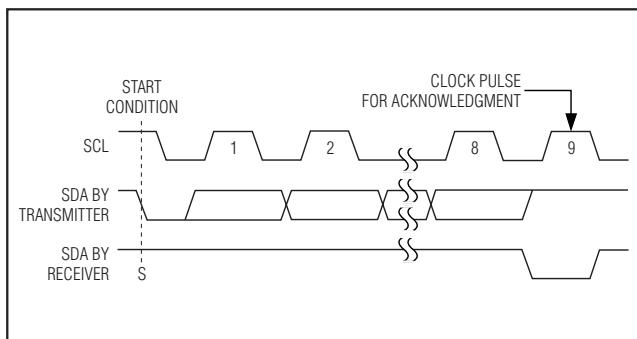


图4. 应答

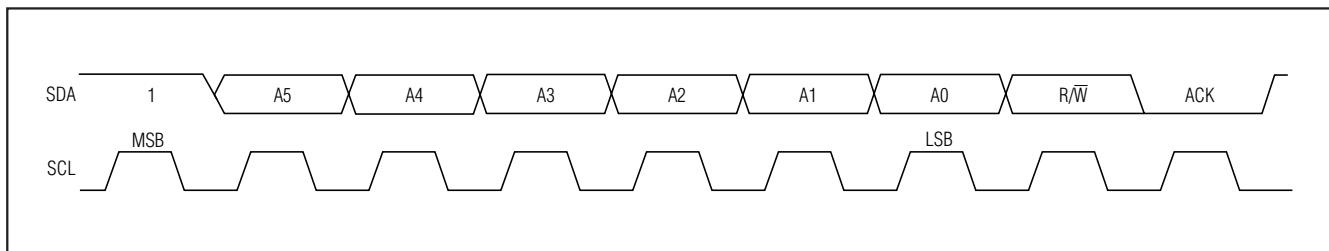


图5. 从地址

将AD0和AD2连接到GND、V+、SDA或SCL，可选择从地址位A3、A2、A1和A0。MAX7326具有16种可能的从地址(表2和表3)，允许在一条I²C总线上最多挂接16个MAX7326器件。

访问MAX7326

通过I²C接口访问MAX7326，MAX7326为A组8端口(O0、O1、I2–I5、O6、O7)和B组8端口(O8–O15)提供两个不同的7位从地址，见表2和表3。

对MAX7326 A组端口的单字节读操作返回4个输入端口和4个输出端口的状态(作为输入读回)，并在主机响应从地址字节时清除内部瞬变标志和INT输出。对MAX7326 B组端口的单字节读操作返回8个输出端口的状态，作为输入端口读回。

对MAX7326 A组端口的2字节读操作返回4个输入端口(类似于单字节读操作)的状态，之后是4个输入端口的瞬态标志和4个输出端口的状态。内部瞬态标志和INT输出在主机响应从地址字节时被清除，但前期的瞬变标志数据将作为第2字节发送。对MAX7326 B组端口的2字节读操作重复返回8个输出端口的状态，作为输入端口读回。

对MAX7326 A组端口的多字节读操作(在I²C STOP位之前有2个以上的字节)重复返回端口数据和其后的瞬变标志位。由于每次传输都重新采样端口数据，且每次均复位瞬变标志位，因此，多字节读操作将不断返回端口的当前数据并识别输入端口的任何变化。

I²C端口扩展器，提供12路推挽式输出和4路输入

如果在读序列期间端口输入出现数据变化，那么，INT在I²C STOP位之后被重新触发。在单字节读操作或多字节读操作期间，MAX7326不会产生另外一次中断。

在I²C应答位(单字节读操作或2字节读操作时，对I²C从地址的应答)对输入端口数据采样。

对MAX7326 B组端口的多字节读操作(在I²C STOP位之前有2个以上的字节)将重复返回8个输出端口的状态，作为输入端口读回。

对MAX7326 A组端口的单字节写操作设置4个I/O端口和4位中断屏蔽寄存器的逻辑状态，并在主机响应从地址字节时清除内部瞬态标志和INT输出。

对MAX7326输出端口的单字节写操作设置所有8个端口的逻辑状态。

对MAX7326 A组端口的多字节写操作重复设置4个I/O端口和中断屏蔽寄存器的逻辑状态。

对MAX7326 B组端口的多字节写操作重复设置所有8个端口的逻辑状态。

从MAX7326读取数据

对MAX7326 A组端口的读操作开始于主机发送该组端口的从地址，且将R/W位置为高电平。MAX7326应答从地址，并在应答位采样输出端口(“瞬像”存储)。INT在从地址应答期间变为高电平(如果没有外部上拉电阻则变为高阻态)。主机可以在应答位之后发送一个STOP条件(图6)。如果主机没有应答则终止串行传输，此时不会获取“瞬像”存储，且INT状态保持不变。

典型情况下，主机从MAX7326读取1或2个字节，并且主机应答接收的每个字节。

主机可以从MAX7326 A组端口读取一个字节并发出一个STOP条件(图6)。在这种情况下，MAX7326发送当前端口数据，清除瞬态标志并复位瞬态检测。INT在从地址应答期间变为高电平(如果没有外部上拉电阻则变为高阻态)。新的“瞬像”存储数据是传送给主机的当前端口数据，可以检测发生在传输过程中的端口变化。INT在STOP条件之前保持高电平。

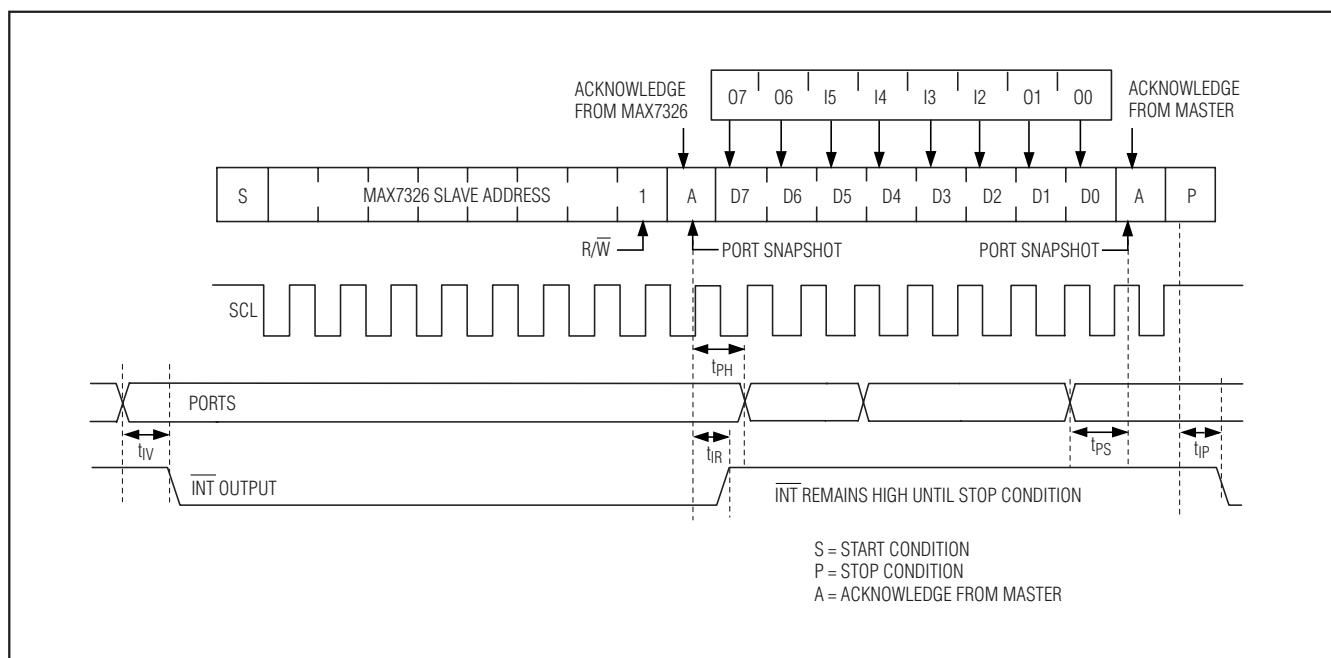


图6. 读取MAX7326A组端口(1个数据字节)

I²C端口扩展器，提供12路推挽式输出和4路输入

主机可以从MAX7326 A组端口读取2个字节并发出一个STOP条件(图7)，这种情况下，MAX7326发送当前的端口数据和瞬态标志。随后，瞬态标志被清除并复位瞬态检测。 \overline{INT} 在从地址应答期间变为高电平(如果没有外部上拉电阻则变为高阻态)。“瞬像”存储数据是传送给主机的当前端口数据，可以检测发生在传输过程中的端口变化。 \overline{INT} 在STOP条件之前保持高电平。

对MAX7326 B组端口的读操作开始于主机发送该组端口的从地址，且将R/W位设置为高电平。MAX7326应答从地址，并在应答位期间采样输出端口的逻辑状态。主机可以从MAX7326输出端口读取1个或多个字节，之后发出

STOP条件(图8)。MAX7326发送当前的端口数据，并在应答期间读回实际的端口输出(而不是锁存的端口输出状态)。如果端口被强行置为某个状态，而非设置的状态，读回操作可以反映出这种情况。驱动容性负载时，读回端口电平的验证需要考虑RC的上升/下降时间。

通常，主机从MAX7326 B组端口读取一个字节，然后发送一个STOP条件(图8)。当然，主机可以从MAX7326的B组端口读取2个或多个字节，然后发出STOP条件。这种情况下，MAX7326在每个应答位期间重新采集输出端口的数据，每次发送最新数据。

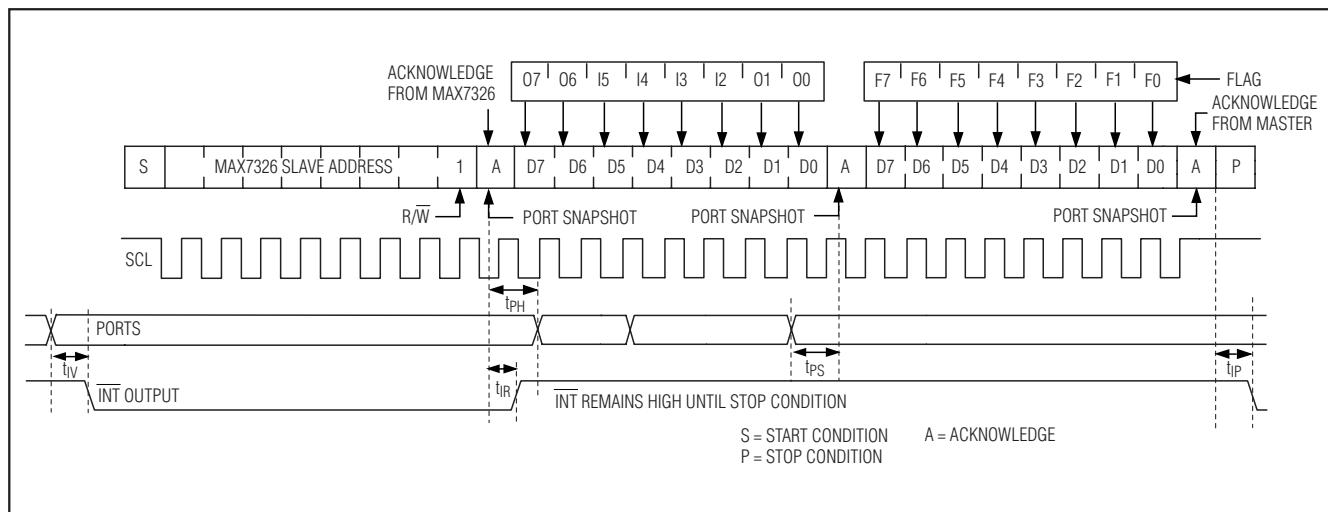


图7. 读取MAX7326 A组端口(2个数据字节)

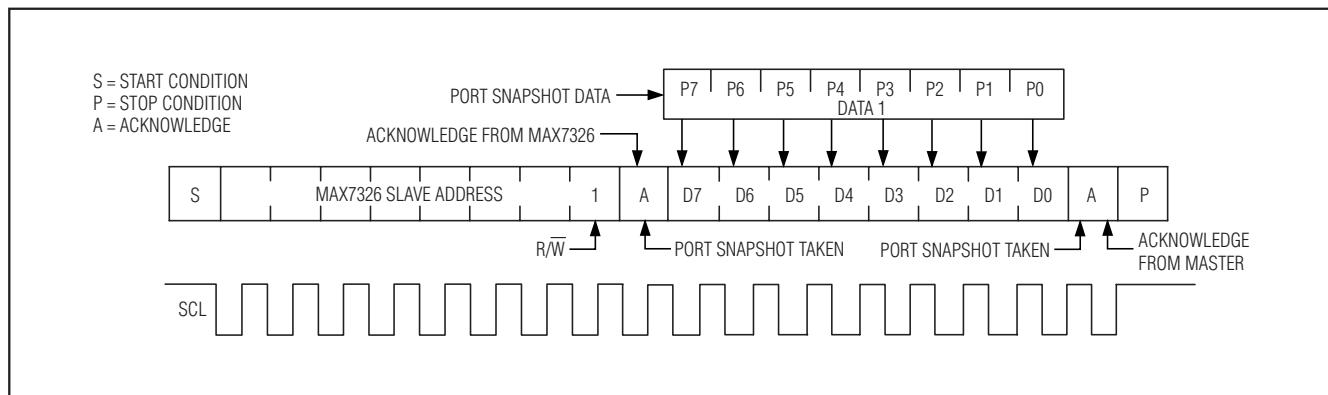


图8. 读取MAX7326 B组端口

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

向MAX7326写数据

对MAX7326 A组端口的写操作开始于主机发送该组端口的从地址，且将R/W位设置为低电平。MAX7326应答从地址，并在应答位期间采样端口数据。INT在从地址应答期间变为高电平(如果没有外部上拉电阻则变为高阻态)。主机可以在应答位之后发出一个STOP条件(图6)，但是通常主机会继续发送1个或多个字节的数据。MAX7326应答这些连续的数据字节，并使用新数据更新4个输出端口和4位中断屏蔽寄存器，直到主机发出STOP条件为止(图9)。

对MAX7326 B组端口的写操作开始于主机发送该组端口的从地址，且将R/W位设置为低电平。MAX7326应答从地址，并在应答位期间采样端口数据。随后主机发送1个或多个字节的数据。MAX7326应答这些连续的数据字节，并使用新数据更新相应组的端口，直到主机发出STOP条件为止(图10)。

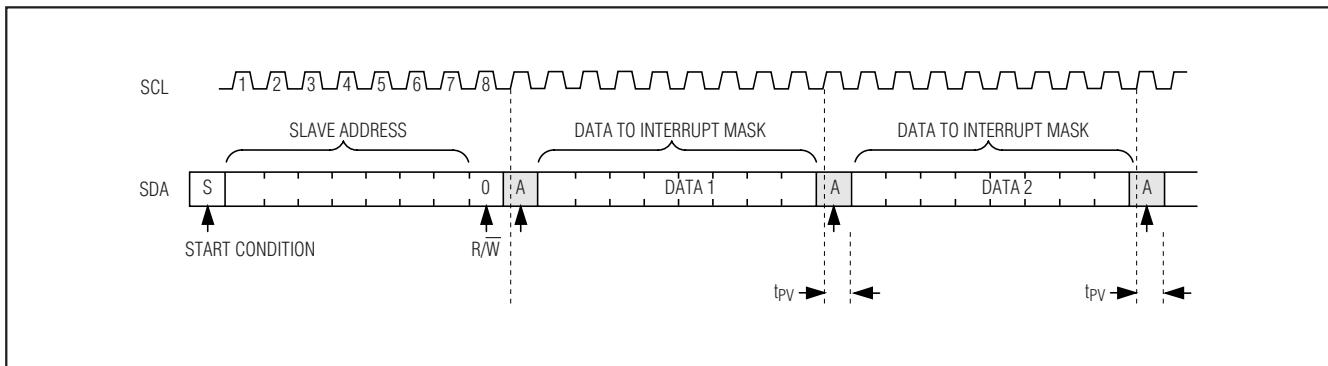


图9. 写入MAX7326 A组端口

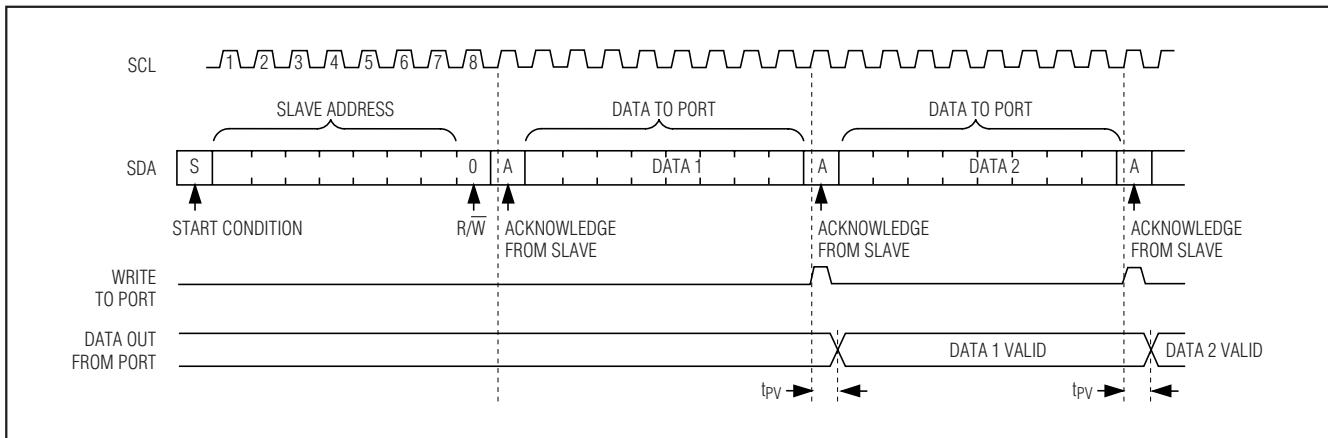


图10. 写入MAX7326 B组端口

I²C端口扩展器，提供12路推挽式输出和4路输入

MAX7326

应用信息

较高或较低逻辑电压之间的端口输入和I²C接口电平转换

MAX7326的SDA、SCL、AD0、AD2、RST、INT和I2-I5具有+6V过压保护，与V+无关。这允许MAX7326工作于较低的电源电压，例如+3.3V，而I²C接口和/或4个作为输入时的I/O端口可由较高的逻辑电平驱动，例如：+5V。

MAX7326也可以工作在较高的电源电压下，例如+3V，而I²C接口和/或4个输入端口I2-I5中的任何一个可由较低的逻辑电平驱动，例如：+2.5V。V+ < 1.8V时，最小值为0.8 x V+的电压可以在任意输入端口触发一个逻辑高电平；V+ ≥ 1.8V时，最小值为0.7 x V+的电压即可触发逻辑高电平。例如，工作在+5V电源电压的MAX7326可能识别不出+3.3V的标称逻辑高电平。对输入电平进行转换的解决方案之一是：由漏极开路输出驱动MAX7326的I/O。使用连接到V+或更高电压的上拉电阻，以确保大于0.7 x V+的逻辑高电平电压。

端口输出信号的电平转换

每个推挽式输出端口(O0、O1和O6-O15)与V+和GND之间均连接了一个保护二极管(图11)。当端口驱动电压高于

V+或低于GND时，保护二极管将输出钳位到高于V+或低于GND一个二极管导通压降上。不要在输出端口O0、O1和O6-O15产生过压。MAX7326断电时(V+ = 0)，连接到V+和GND的保护二极管如同一个普通二极管，将每个输出端口钳位到GND(图11)。

4个输入端口I2-I5均具有一个接至GND的保护二极管(图12)。当端口驱动电压低于GND时，保护二极管将输出钳位到低于GND一个二极管压降的电压。

4个输入端口(I2-I5)都有一个可被使能或禁止的40kΩ(典型值)上拉电阻。当端口电压被驱动到V+以上时，上拉使能开关的体二极管导通，40kΩ上拉电阻使能。当MAX7326断电(V+ = 0)时，每个输入端口如同一个40kΩ电阻与二极管串联，连接到地。输入端口在任何情况下均具有+6V保护(图12)。

驱动LED负载

当12个输出端口(O0、O1和O6-O15)中的某个端口用于驱动LED时，LED必须串联一个合适的电阻，以将LED电流限制在20mA以内。把LED的阴极连接到MAX7326端口，将LED的阳极通过串联限流电阻R_{LED}连接到V+。设置端口输出低电平点亮LED。

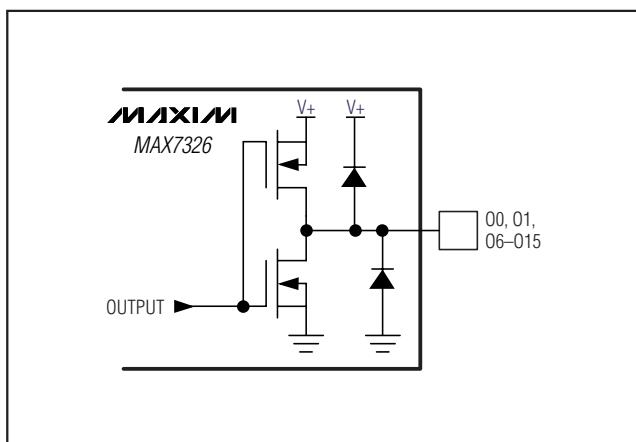


图11. MAX7326推挽输出端口结构

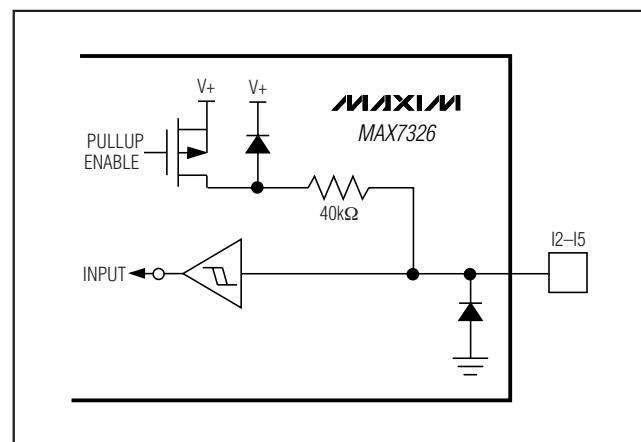


图12. MAX7326输入端口结构

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

可以依照下列公式选择电阻：

$$R_{LED} = (V_{SUPPLY} - V_{LED} - V_{OL}) / I_{LED}$$

其中：

R_{LED}为与LED串联的电阻阻值(Ω)。

V_{SUPPLY}为用于驱动LED的电源电压(V)。

V_{LED}为LED的正向电压(V)。

V_{OL}是当吸收I_{LED}电流时，MAX7326的低电平输出电压(V)。

I_{LED}为期望的LED工作电流(A)。

例如，要使用+5V电源以10mA驱动一个2.2V的红色LED：

$$R_{LED} = (5 - 2.2 - 0.1) / 0.01 = 270\Omega$$

驱动电流高于20mA的负载

MAX7326通过并联输出可用于驱动继电器等吸收电流大于20mA的负载。每20mA负载至少需要一个输出端口，例如，一个5V、330mW的继电器吸收电流为66mA，因此需要4个并联输出。任何输出组合均可用作负载共享设计端口，因为端口的任何组合均可在同一时间通过写入MAX7326来进行置位或清零。器件总吸收电流不要超出100mA。

关闭感性负载时(如继电器)会产生瞬态负压，通过在感性负载上跨接一个反偏二极管实现对MAX7326的保护。选择二极管时，其峰值电流要大于感性负载的工作电流。

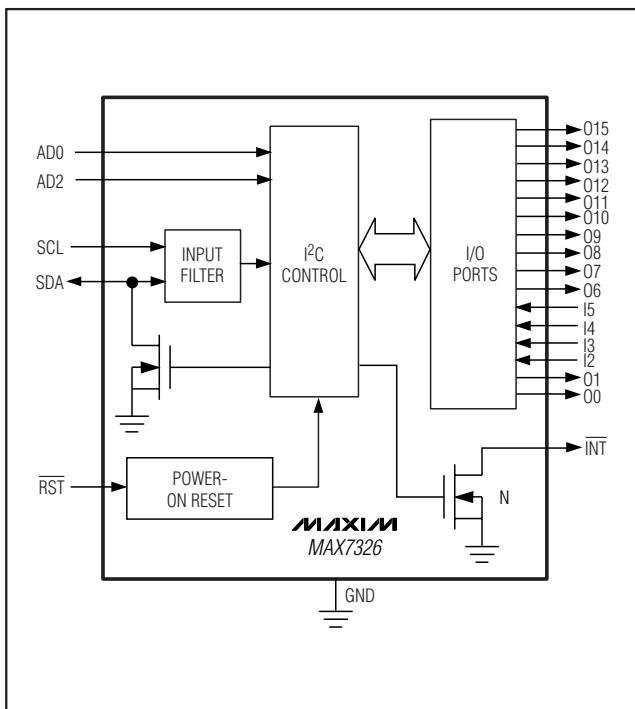
电源考虑

MAX7326工作在+1.71V至+5.5V电源电压，工作温度范围为-40°C至+125°C。用一个尽可能靠近器件的0.047μF陶瓷电容将电源旁路至GND。对于TQFN封装，裸焊盘接GND。

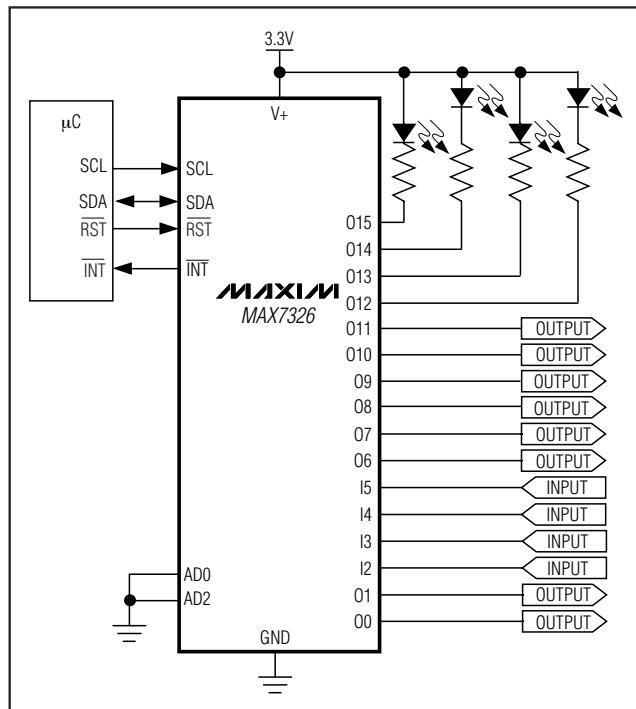
I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

MAX7326

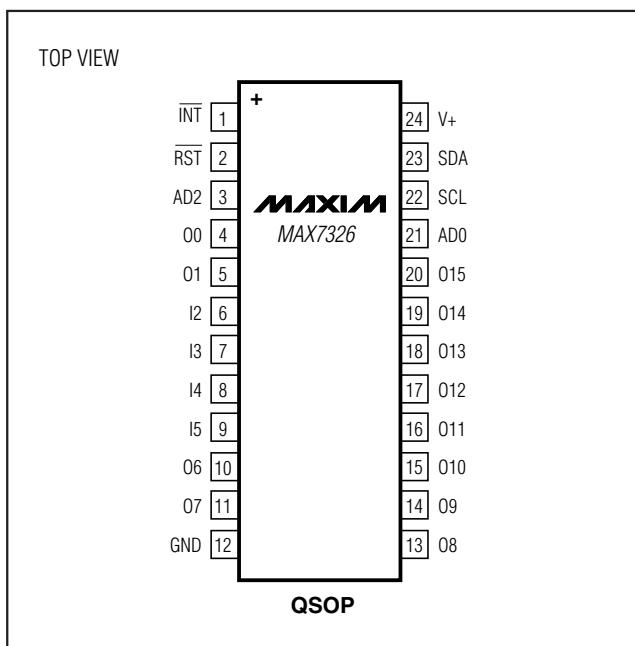
功能框图



典型应用电路



引脚配置(续)



芯片信息

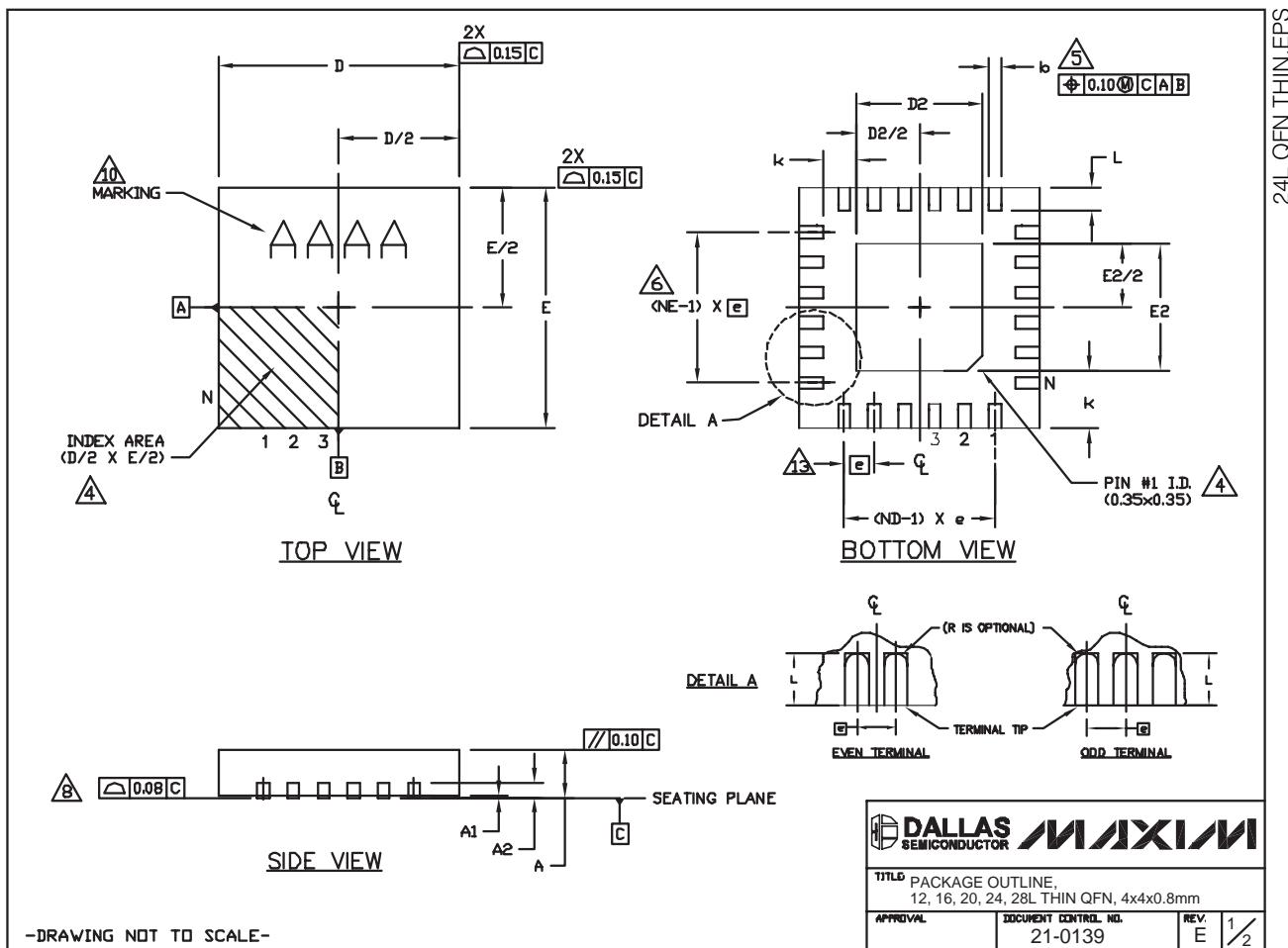
PROCESS: BiCMOS

I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

MAX7326

封装信息

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外形信息, 请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages.)



I²C端口扩展器, 提供12路推挽式输出和4路输入

封装信息(续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外形信息, 请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages.)

MAX7326

COMMON DIMENSIONS												EXPOSED PAD VARIATIONS											
PKG REF.	12L 4x4			16L 4x4			20L 4x4			24L 4x4			28L 4x4			PKG CODES	D2			DOWN BONDS ALLOWED			
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.		MIN.	NOM.	MAX.													
A	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	T1244-3	1.95	2.10	2.25	YES			
A1	0.0	0.02	0.05	0.0	0.02	0.05	0.0	0.02	0.05	0.0	0.02	0.05	0.0	0.02	0.05	T1244-4	1.95	2.10	2.25	NO			
A2	0.20 REF			0.20 REF			T1644-3	1.95	2.10	2.25	1.95	2.10	2.25	YES									
b	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	0.20	0.25	0.30	0.18	0.23	0.30	0.15	0.20	0.25	T1644-4	1.95	2.10	2.25	1.95	2.10	2.25	NO
D	3.90	4.00	4.10	3.90	4.00	4.10	3.90	4.00	4.10	3.90	4.00	4.10	3.90	4.00	4.10	T2044-2	1.95	2.10	2.25	1.95	2.10	2.25	YES
E	3.90	4.00	4.10	3.90	4.00	4.10	3.90	4.00	4.10	3.90	4.00	4.10	3.90	4.00	4.10	T2044-3	1.95	2.10	2.25	1.95	2.10	2.25	NO
e	0.80 BSC.			0.65 BSC.			0.50 BSC.			0.50 BSC.			0.40 BSC.			T2444-2	1.95	2.10	2.25	1.95	2.10	2.25	YES
K	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	T2444-3	2.45	2.60	2.63	2.45	2.60	2.63	YES
L	0.45	0.55	0.65	0.45	0.55	0.65	0.45	0.55	0.65	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	T2444-4	2.45	2.60	2.63	2.45	2.60	2.63	NO
N	12			16			20			24			28			T2844-1	2.50	2.60	2.70	2.50	2.60	2.70	NO
ND	3			4			5			6			7										
NE	3			4			5			6			7										
Jedec Var.	WGGB			WGBC			WGDD-1			WGDD-2			WGGE										

NOTES:

1. DIMENSIONING & TOLERANCING CONFORM TO ASME Y14.5M-1994.
2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ANGLES ARE IN DEGREES.
3. N IS THE TOTAL NUMBER OF TERMINALS.
4. THE TERMINAL #1 IDENTIFIER AND TERMINAL NUMBERING CONVENTION SHALL CONFORM TO JESD 95-1 SPP-012. DETAILS OF TERMINAL #1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL, BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED. THE TERMINAL #1 IDENTIFIER MAY BE EITHER A MOLD OR MARKED FEATURE.
5. DIMENSION b APPLIES TO METALLIZED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.25 mm AND 0.30 mm FROM TERMINAL tip.
6. ND AND NE REFER TO THE NUMBER OF TERMINALS ON EACH D AND E SIDE RESPECTIVELY.
7. DEPOPULATION IS POSSIBLE IN A SYMMETRICAL FASHION.
8. COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED HEAT SINK SLUG AS WELL AS THE TERMINALS.
9. DRAWING CONFORMS TO JEDEC MO220, EXCEPT FOR T2444-3, T2444-4 AND T2844-1.
10. MARKING IS FOR PACKAGE ORIENTATION REFERENCE ONLY.
11. COPLANARITY SHALL NOT EXCEED 0.08mm
12. WARPAGE SHALL NOT EXCEED 0.10mm
13. LEAD CENTERLINES TO BE AT TRUE POSITION AS DEFINED BY BASIC DIMENSION "e", ±0.05.
14. NUMBER OF LEADS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY

-DRAWING NOT TO SCALE-

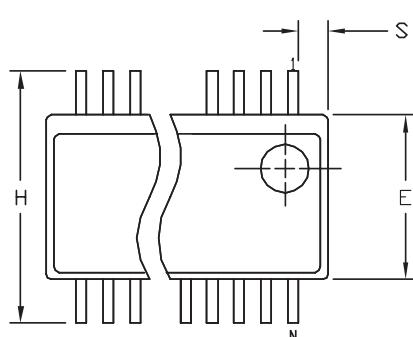


I²C端口扩展器， 提供12路推挽式输出和4路输入

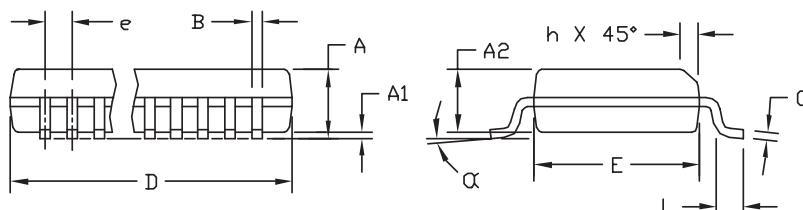
封装信息(续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外形信息, 请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages.)

QSOP-EPS



DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.053	.069	1.35	1.75
A1	.004	.010	.102	.254
A2	.049	.065	1.245	1.651
B	.008	.012	.20	.30
C	.0075	.0098	.191	.249
D	SEE VARIATIONS			
E	.150	.157	3.81	3.99
e	.025	BSC	0.635	BSC
H	.230	.244	5.84	6.20
h	.010	.016	.25	.41
L	.016	.035	.41	.89
N	SEE VARIATIONS			
α	0°	8°	0°	8°



VARIATIONS:

DIM.	INCHES		MILLIMETERS		N
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
D	.189	.196	4.80	4.98	16 AB
S	.0020	.0070	.05	.18	
D	.337	.344	8.56	8.74	20 AD
S	.0500	.0550	1.270	1.397	
D	.337	.344	8.56	8.74	24 AE
S	.0250	.0300	0.635	0.762	
D	.386	.393	9.80	9.98	28 AF
S	.0250	.0300	0.635	0.762	

NOTES:

- 1). D & E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.
- 2). MOLD FLASH OR PROTRUSIONS NOT TO EXCEED .006" PER SIDE.
- 3). CONTROLLING DIMENSIONS: INCHES.
- 4). MEETS JEDEC MO137.



Maxim北京办事处

北京 8328信箱 邮政编码 100083

免费电话: 800 810 0310

电话: 010-6211 5199

传真: 010-6211 5299

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。